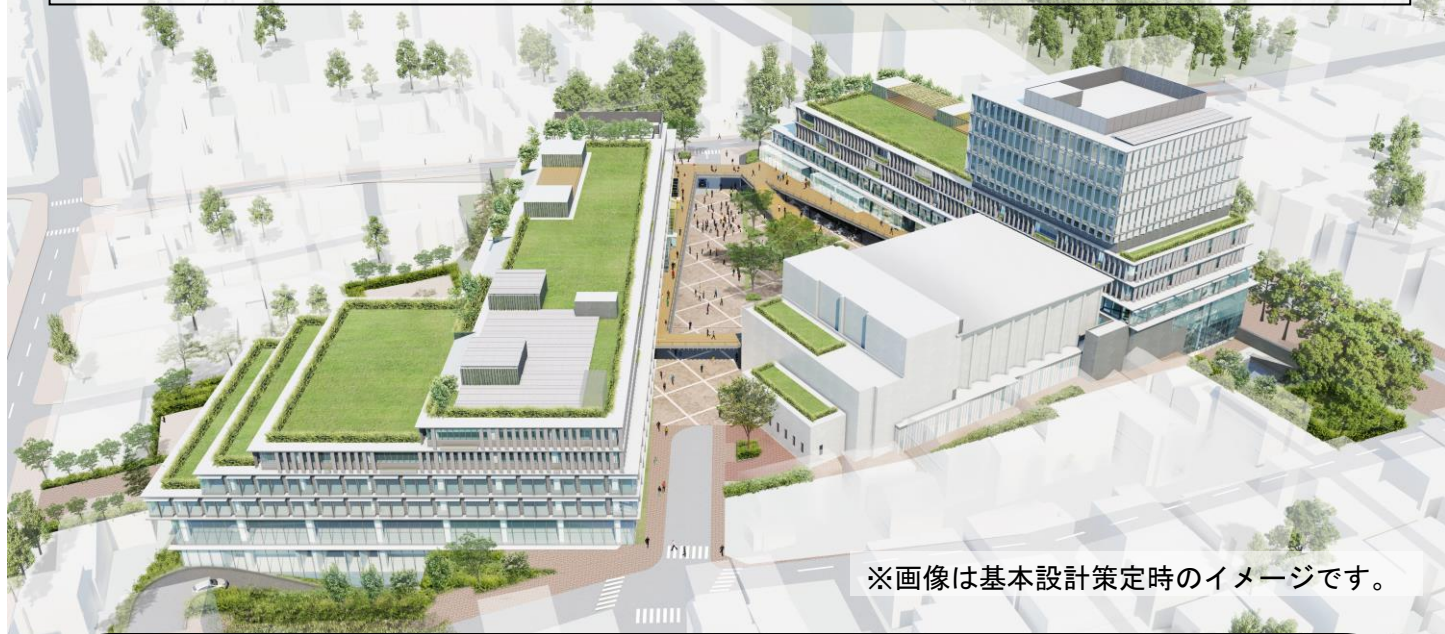




第6回世田谷リング会議(実施設計編②)

開催および傍聴のおしらせ

世田谷区では現在、本庁舎等整備に向けて実施設計を進めています。7月6日(土)に開催された「第5回世田谷リング会議(実施設計編①)」に引き続き、実施設計をより良いものにするため、会議メンバーと設計プロセスを共有し、意見交換を行う「第6回世田谷リング会議(実施設計編②)」が開催されます。世田谷リング会議は今回が最終回となります。この会議の開催にあたり、傍聴者を募集しますので、傍聴を希望される方は下記に記載の事項をご確認のうえ、お申し込みください。なお、会場の都合により、申込順とさせていただきます。



※画像は基本設計策定時のイメージです。

■日程／9月23日(月・祝)午後1時～午後4時 (開場：午後0時30分)

■場所／世田谷区役所第3庁舎3階 ブライトホール

(世田谷4-22-33(世田谷線松陰神社前駅、または世田谷駅各徒歩5分))

※定員35名(申込順) 定員を超えた場合は、申込みを締め切らせていただきます。

※電話またはファクシミリでせたがやコールへお申し込みください。

(TEL5432-3333 FAX5432-3100)

※ファクシミリ記載事項 ①「世田谷リング会議」、②住所、③氏名(ふりがな)、④年齢、⑤電話番号

※せたがやコール受付時間 8:00～21:00(年中無休)

※手話通訳あり 入場無料 当日は直接会場にお越しください。

※詳しくは区のホームページをご覧ください。

MAP
(地図)



※駐車場に限りがありますので、公共交通機関でお越しください。
※駐輪場は利用できます。

編集後記

- これまで発行した本庁舎等整備Newsや最新情報は区HPをご覧ください。
- 基本設計方針、基本設計を区HPで公開しています。ぜひご覧ください。

トップページ > 目次から探す > 区政情報 > 区の政策 > 方針 > 本庁舎等整備について > 本庁舎等整備について

<発行> 2019年9月
世田谷区 庁舎整備担当部 庁舎整備担当課
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
電話 03-5432-2088 ファクシミリ 03-5432-3061

